

FORMATION OF VERDIGRIS COATING FILM

Patent number:

JP8041686

Publication date:

1996-02-13

C25D11/34

Inventor:

TANI TOSHIO; IGARASHI MINORU; SUDA HIDEO

Applicant:

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international:

- european:

Application number: Priority number(s): JP19940175378 19940727

JP19940175378 19940727

Abstract of JP8041686

PURPOSE:To provide a method for efficiently forming an artificial verdigris coating film on a copper material used for a roofing material. CONSTITUTION:In this verdigris coating film forming method by anodically oxidizing a base material, at least the surface layer of which is composed of copper or a copper alloy, in an electrolyte containing hydrogen-carbonate ion, carbonate ion or the like, the verdigris coating film is formed into 5-50mum thickness by passing and dissolving gaseous carbon dioxide in the electrolyte to control pH of the electrolyte to a specific value and replenishing hydrogencarbonate ion or carbonate ion. Since the degradation of the electrolyte is prevented by passing and dissolving gaseous carbon dioxide, the verdigris coating film is continuously formed without changing the electrolyte and excellent productivity is attained.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-41686

(43)公開日 平成8年(1996)2月13日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 2 5 D 11/34

302

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-175378

平成6年(1994)7月27日

(71)出願人 000005290

古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

(72)発明者 谷 俊夫

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(72)発明者 五十嵐 稔

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(72)発明者 須田 英男

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 緑青皮膜の形成方法

(57)【要約】

【目的】 屋根材等に用いられる銅材に人工緑青を効率 よく形成する方法を提供する。

【構成】 少なくとも表層が銅又は銅合金からなる基材 を、炭酸水素イオンや炭酸イオン等を含む電解液中でア ノード酸化する緑青皮膜形成方法において、電解液中に 炭酸ガスを通気溶存させることにより、電解液のpH値 を所定値に制御し、又炭酸水素イオン又は炭酸イオンを 補給して、緑青皮膜を5~50μmの厚さに形成する。

【効果】 電解液の劣化を、電解液へ炭酸ガスを通気溶 存させて防止するので、電解液を交換せずに継続して緑 青皮膜の形成が可能で、生産性に優れる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも表層が銅又は銅合金からなる 基材を、炭酸水素イオンを含む電解液、又は炭酸水素イ オンと炭酸イオンを含む電解液のいずれかの電解液中で アノード酸化する緑青皮膜形成方法において、電解液中 に炭酸ガスを通気溶存させることにより、電解液のpH を7.5~9.5 に制御し、又炭酸水素イオン又は炭酸イオ ンを補給して、緑青皮膜を5~50 µmの厚さに形成する ことを特徴とする緑青皮膜の形成方法。

【請求項2】 少なくとも表層が銅又は銅合金からなる 10 基材を、炭酸水素イオンとアンモニウムイオンを含む電 解液、又は炭酸水素イオンと炭酸イオンとアンモニウム イオンを含む電解液中でアノード酸化する緑青皮膜形成 方法において、電解液中に炭酸ガスを通気溶存させるこ とにより、電解液のpHを7.2 ~9.0に制御し、又炭酸 水素イオン又は炭酸イオンを補給して、緑青皮膜を5~ 50μmの厚さに形成することを特徴とする緑青皮膜の形 成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、屋根等に用いられる銅 材に緑青皮膜をアノード酸化により効率良く形成する方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】寺院の銅屋根等に緑青(塩基性の銅塩) が形成されているのをよく見かける。この緑青は天然に 形成されるが、完全に緑青で覆われるまでには20年近い 年月を要する。そこで、緑青を人工的に早期に形成する 方法が開発された。この緑青の人工形成法には、銅板等 を電解液中でアノード酸化して電気化学的に形成する方 30 法(特公昭55-12117号等)、化成処理液に接触させて化 学反応により形成する方法(特公昭56-9270号等)、銅 粉を含有する樹脂塗料を塗布研磨後化成処理する方法(特公昭56-30396号等)、緑青の一種である塩基性炭酸銅 粉末を混合した塗料を塗布する方法(特開昭55-139467 号等)、樹脂を含有した化成処理液を塗布して形成する 方法(特公昭62-19910号等)等がある。これらのうち、 電気化学的に緑青を形成する方法は、短時間に均一な皮 膜を形成できる為、生産性に優れた緑青皮膜形成方法で ある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記の電気化 学的に緑青を形成する方法において、緑青皮膜形成用電 解液には主として炭酸水素イオン(HCO₃ ⁻) や炭酸イオ ン(CO32-) を含有するアルカリ金属塩、例えばNa塩やK 塩などが用いられる。これら緑青皮膜形成用電解液の中 で、例えば、銅板をアノード酸化することにより緑青被 膜を継続的に形成していくと、緑青被膜の下層に黒色の 酸化銅が形成されて緑青被膜が次第に薄くなり、遂には く緑青被膜が形成されなくなる。こうなると操業を停止 して電解液を交換することになり、生産性が著しく低下

【0004】本発明者等は鋭意検討を行い、前記現象は 緑青(塩基性炭酸銅)の形成に伴う電解液中のアニオン (HCO₃ やCO₃ ² 等) の減少、カチオン (Na⁺ , K⁺ 等) の蓄積、及びそれらによる電解液のpH値上昇が原因で 起きることを明らかにした。本発明の目的は、電解液を 継続的に再生させて、良質の緑青皮膜を効率よく形成す る方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決のための手段】請求項1の発明は、少なく とも表層が銅又は銅合金からなる基材を、炭酸水素イオ ンを含む電解液、又は炭酸水素イオンと炭酸イオンを含 む電解液のいずれかの電解液中でアノード酸化する緑青 皮膜形成方法において、電解液中に炭酸ガスを通気溶存 させることにより、電解液のpHを7.5 ~9.5 に制御 し、又炭酸水素イオン又は炭酸イオンを補給して、緑青 皮膜を5~50μmの厚さに形成することを特徴とする緑 20 青皮膜形成方法である。

【0006】この発明は、アノード酸化して緑青を形成 する際の電解液の炭酸水素イオン等の減少、それに伴う p H値の上昇を、電解液に炭酸 (CO₂)ガスを通気溶存さ せることにより回復させるもので、電解液を交換するこ となく、緑青皮膜を継続して効率よく形成する方法であ

【0007】緑青被膜を形成する基材には、通常、銅又 は銅合金板が用いられるが、銅以外の材料上にめっき、 蒸着、クラッド等によって銅又は銅合金層を形成させた ものを用いることもできる。又対極のカソードにはアノ ードと同じ基材を用いても良いし、不溶性のステンレス 鋼板や白金等を用いても良い。

【0008】この発明において、基材上に形成させた緑 青被膜は、厚さが 5μm未満では、基材との密着性が悪 くなり、屋根施工時に剥離したり、降雨で流失したりす る。又厚さが50 µmを超えると緑青皮膜の外層がポーラ スとなり、一旦形成された緑青が電解液中に遊離する量 が多くなり、緑青の形成速度が低下する。又緑青皮膜は 厚すぎても剥離し易くなる。従って緑青皮膜の厚さは5 40 ~50μmに限定する。

【0009】この発明において、電解液のpH値が 7.5 よりも低いと、電解液への炭酸ガスの固溶量が低下して 補給効率が悪化する。又pH値が 9.5を超えると緑青被 膜下の基材にCuO の黒色被膜が生成して外観が悪くな る。従ってpH値は 7.5~9.5に限定する。

【0010】この発明において、電解液の温度が15℃未 満でも又35℃を超えても、外観が悪化し、密着性が低下 する。電解液の温度は、15~35℃、特には20~30℃に維 持することが望ましい。又電解液中のアルカリ金属イオ 全面黒色に覆われるか又はアノード溶解反応になって全 50 ン濃度は0.4mol/dm3未満では、外観が悪化し、又密着性

(8>Hq)

が低下する。従って、電解液中のアルカリ金属イオン濃 度は0.4mol/dm³以上にするのが好ましい。又アノード電 流密度が7A/dm²未満では、緑青皮膜の形成速度が低下 し、外観が悪化し、又密着性が低下する。従ってアノー ド電流密度は7A/dm²以上にするのが好ましい。アノー ド電流密度は高くし過ぎても緑青被膜形成効率が飽和し て不経済になる。従って20A/dm2 程度を上限とするのが 好ましい。

【0011】請求項2の発明は、少なくとも表層が銅又 は銅合金からなる基材を、炭酸水素イオンとアンモニウ 10 ムイオンを含む電解液、又は炭酸水素イオンと炭酸イオ ンとアンモニウムイオンを含む電解液中でアノード酸化 する緑青皮膜形成方法において、電解液中に炭酸ガスを 通気溶存させることにより、電解液のpHを7.2 ~9.0 に制御し、又炭酸水素イオン又は炭酸イオンを補給し て、緑青皮膜を5~50μmの厚さに形成することを特徴 とする緑青皮膜形成方法である。

【0012】この発明では、炭酸水素イオンや炭酸イオ ンを含有するアルカリ金属塩として、Na塩やK塩の他 に、アンモニウム塩が用いられる。このアンモニウム塩 20 中に炭酸ガスを2分間通気する工程とを4回繰り返し を含む水溶液によって、形成される緑青皮膜は基材との 密着性が比較的高くなる。その代わり、電解液中にNEA * が蓄積し、このNH4 * はCuの錯化剤である為pH値が 低いうちからCuO の黒色皮膜が生成するようになる。

【0013】この発明において、緑青皮膜の形成厚さは 5~50μmに、又pHは7.2~9.0に限定する。又電解 液温度は15~40℃に、電解液のアルカリ金属イオン濃度 は0.4~1.1mol/dm³(注.1)に、アノード電流密度を7 A/dm² 以上にそれぞれ制御するのが好ましい。その理由 は、請求項1の発明の場合と同じである。(注.1)1.1mo 30 1/dm³ 以下が好ましい理由は、0.4mol/dm³以上が好まし い理由と同じである。

[0014]

【作用】本発明では、少なくとも表層が銅又は銅合金か らなる基材を、①炭酸水素イオン、又は②炭酸水素イオ ンと炭酸イオン、或いは前記①又は②とアンモニウムイ .オンを含む電解液中でアノード酸化する緑青皮膜形成方 法において、電解液のpH制御、及び炭酸水素イオン又 は炭酸イオンの補給を電解液中に炭酸ガスを通気溶存さ せて行う。従って、緑青皮膜を、電解液を交換せずに、 長時間継続して形成することができ、生産性に優れる。 更に、コイルに巻いた長尺の基材を連続的に処理でき、 生産性及びコストの大幅低減が可能となる。

【0015】アノード酸化による緑青皮膜の形成が進行 するに伴い、電解液は、HCO3- 等が減少し、それに伴い pH値が上昇する。この電解液に炭酸ガスを通気溶存さ せると下記反応式に示すように、電解液中にH + 、HCO3 - 、H₂CO₃ 、CO₂(aq.)等の再生、又はOH- の減少が起こ りpH値が低下する。

 $20H^{-} + CO_{2} \rightarrow CO_{3}^{2} + H_{2}O$ (p H > 10)

+CO₂ → HCO₃ (pH>10)OH- $H_2 O + CO_2 \rightarrow H + HCO_3$ (p H < 10) CO_3^2 +H + \rightarrow HCO_3 (pH<10) $H_2 O + CO_2 \text{ (gas)} \rightarrow H_2 O + CO_2 \text{ (aq.)} \text{ (pH} < 8)$ $H_2 O + CO_2 (aq.) = H_2 CO_3$

【0016】電解液は、基本的には、緑青皮膜形成の為 の主成分であるHCO3- やCO32- を補給することで再生で きる筈である。しかし、「炭酸」という液体は存在せ ず、従って液補給という簡単な方法を採用できない。そ こで、本発明は「炭酸」という液体の代わりに炭酸ガス を電解液に通気溶存させてHCO3- やCO32- を再生させる ものであるが、操業を止めずに、pH値制御と成分補給 を行える点で「炭酸」という液体と同じ効果が得られる ものである。

[0017]

【実施例】以下に本発明を実施例により具体的に説明す

(実施例1) タフピッチ銅板(質別1/2H、厚さ0.4mm の JIS-C1100)を10枚続けてアノード酸化する工程と電解液 て、銅板40枚に緑青皮膜を形成した。カソードには SUS -304を用いた。電解液には炭酸水素アンモニウム0.3mol とカルバミン酸アンモニウム0.3molの水溶液1dm3(アン モニウムイオン濃度約0.6mol/dm3) を用いた。銅板の電 解面積を1 dm² とした。アノード電流密度は10A/dm²、 電解開始時の液温は25℃にそれぞれ調節した。アノード 酸化時間は銅板1枚当たり3分間、銅板10枚当たりのア ノード酸化処理量は5A・hrs/dm³とした。炭酸ガスはガ ラスポールフィルターを通して 0.5×10-3 Nm3/min.の流 量で通気した。炭酸ガスを通気する前後でpH値を市販 のpHメーターを用いて測定した。

【0018】 (実施例2) 電解液に0.9mol/dm3 炭酸水素 ナトリウム水溶液 1 dm3 を用いた他は、実施例 1 と同じ 方法により緑青被膜を形成した。

【0019】 (比較例1) 炭酸ガスを通気しなかった他 は、実施例1と同じ方法により緑青被膜を形成した。

【0020】(比較例2)炭酸ガスを通気しなかった他 は、実施例2と同じ方法により緑青被膜を形成した。

【0021】得られた各々の緑青皮膜形成基板を、10枚 40 毎に目視観察し、その品質の良否を○、△、×の3段階 で評価した。又緑青被膜の厚さを、供試材を樹脂に埋め 込み走査型電子顕微鏡で観察し測定した。結果を表1に

[0022]

【表1】

5

•	1				l		ſ											
₹	殿	Æ	対象	繊	郵板10枚目		 8	每	衛板20枚	ш	9	穏	鍋板30枚目	Dec	8	433	銅板40枚目	
			H	発色	被赎厚 µm	μď	後日外の日外の日	名数	被順厚	Нď	後日本の日本	発外色観	被顾辱 #m	Ηď	漢の日	銀	被覆厚	рH
本発明	実施例1	1	7.8	0	23	8.5	8.2	0	24	8.7	8.2	0	ध	8.6	2.3	0	21	8.7
2	実施例2	2	8,2	0	67	හ	7	⊲	ಜ	9.0	8.4	0	æ	8.9	ထ	0	38	80 00
比较例	比較例 1	က	8.3	0	24	8.8	i	◁	18	9.0		×	4	9.2	ı	×	2	9.4
	比较例2	4	œ. 0	0	59	8.9	1	۵	14	9.5	1	×	က	9.9	1	×	_	10.2

*【0023】表1から明らかなように、本発明方法品(No.1,2)では、緑育皮膜形成に伴ってpH値が上昇したが、炭酸ガスを通気溶存させることによって、炭酸水素イオン等が補給され、pH値が低下した。No.2では20枚目近くから緑青皮膜の外観が幾分悪化したが、炭酸ガスを通気溶存させることにより水溶液が再生され、緑青皮膜の外観は良好なものに回復した。他方、比較例品(No.3,4)は炭酸ガスを通気しなかった為、20枚目近くから、緑青皮膜が部分的に黒化し始め、30枚、及び40枚処理後10には黒化が進んで、緑青被膜の厚さは非常に薄くなり、外観が不良となった。

【0024】(実施例3)前記比較例品(No.3,4)で緑青皮膜形成が不能となった使用後の電解液に、炭酸ガスをガラスポールフィルターを通して 0.5×10⁻³ Nm³/min.の流量で、2分間、10分間、20分間、又は30分間通気してpH値を測定した。結果を表2に示す。

【0025】 【表2】

20

30

使用後の p H 炭酸ガス 2分間通気 炭酸ガス 10分間通気 後のpH 電解液組成 炭酸ガス 20分間通気 No. 30分間通気 後のpH 後のpH 後のpH NH4HCOs + NH4CO2NH2 5 9.4 8.8 8. 2 7.8 7.5 NaHCO_s 6 10.2 9.1 8.4 7.9 7.6

【0026】表2から明らかなように、緑青皮膜形成が不能となった使用後の電解液も炭酸ガスを通気することにより、豊かな表えよい、(UCO こ) の場際スオン(C

 03^{2-})が補給され、pH値が回復して電解液が再生されることが分かる。

により、炭酸水素イオン (HCO₃) や炭酸イオン(C 50 【0027】(実施例4)基材にタフピッチ銅板(質別

7

1/2H、厚さ0.4mm のJIS-C1100)を用い、この上に緑青皮膜をアノード酸化により形成した。カソード電極にはSUS-304を用いた。電解液には0.9mol/dm³炭酸水素ナトリウム水溶液1dm³を用いた。前記基材の電解面積は1dm²とした。アノード電流密度を10A/dm²、電解開始時の液温を25℃に調節して、アノード酸化時間は3分間とした。前記銅板を2枚続けてアノード酸化して緑青皮膜を形成した。アノード酸化は電解液に炭酸ガスを通気しながら行った。炭酸ガスはガラスボールフィルターを通して0.5×10⁻³Nm³/min.の流量で通気した。電解液の組が、pH、温度、アノード電流密度、電解時間は種々に変化させた。電解液のpH値は、複数枚の銅板をアノード酸化させて上昇させるか、炭酸ガスを溶存させて低下させるかして事前に調整した。その他の条件は実施例1と同じとした。

【0028】 (比較例3) 緑青皮膜を5 μm未満の厚さ

又は 50μ mを超える厚さにするか、電解液のpH値を7. 5 未満、又は9.5 を超える値にした他は、実施例 4 と同じ方法により基材上に緑青皮膜を形成した。

【0029】前記の緑青皮膜を形成した各々の基材について、緑青皮膜の外観、厚さ、緑青皮膜の密着性を調査した。緑青皮膜の外観は、目視により、極めて良好なものを◎、以下○、△、×の4段階に評価した。被膜厚さは実施例1の場合と同様にして求めた。密着性は、JIS-G3312-1994に従って180度曲げ試験を行い、試験後の被膜の剥離状況を観察して、全く剥離しないものを◎、以下○、△、×の4段階で評価した。結果を表3に示す。△評価は、外観及び密着性とも実用上問題のない程度のものである。

【0030】 【表3】

10

₫×	x x x 20.0				
ש					
	^^				
53.3					
××	××				
×⊚ :	х×				
9.9	00				
22	22				
25	88				
නුනු : 4හා ද	10.0				
	တတ တတ်				
888	23				
<u> </u>					
	9 8.4 25 10 0.9 × © S.3 25 10 8 © ×				

【0031】表3から明らかなように、本発明方法品 (No. 7~24) はいずれも、外観が良好で水色乃至青色に 発色した。密着性も良好であった。尚、電解液の温度が 10℃と低いもの(No.12)、40℃と高いもの(No.15)、電 解液濃度が0.3mol/dm3と低いもの(No.16) は、緑青皮膜 の形成速度がやや遅かった。アノード電流密度が7A/dm ² を下回ったもの(No. 19, 20)は被膜形成に若干時間を要 した。緑青皮膜が薄めのもの(No.8,19) と厚めのもの(N 0.9)は密着性が幾分低下した。

【0032】これに対し、比較例品のNo.25は、緑青皮 膜厚さが5μm未満の為下地の銅基材が部分的に露出し て外観不良となった。この露出部分は、曲げ試験により 一層拡大した。No.26 は緑青皮膜厚さが50μmを超えた

した。No. 27 は電解液の p H が 7.0と低かった為、緑青 皮膜が粒子状になって電解液中に遊離し、緑青被膜は1 $\sim 2 \mu$ mの厚さにしか形成されなかった。No. 28 はpH 40 値が10.0と高かった為、銅板表面は強い黒色を呈し、緑 青被膜は殆ど形成されていなかった。

【0033】 (実施例5) 電解液に、炭酸アンモニウ ム、炭酸水素アンモニウム、カルバミン酸アンモニウ ム、モリブデン酸アンモニウム中の1~3種を含む水溶 液を用いた他は、実施例4と同じ方法により、銅板2枚 に続けて緑青皮膜を形成した。

【0034】 (比較例4) 電解液に、炭酸アンモニウム とカルバミン酸アンモニウムを含む水溶液を用い、緑青 皮膜を5 μm未満の厚さ、又は50 μmを超える厚さにし 為、外観は優れるものの、密着性が悪く曲げ試験で剥離 50 たか、又は電解液のpH値を7.2 未満、又は9.0 を超え る値にした他は、実施例5と同じ方法により基材上に緑

背皮膜を形成した。

*と同様の方法により調査した。結果を表4に示す。 [0036]

【0035】前記の緑青皮膜を形成した各々の銅板につ

【表4】

いて、緑青皮膜の外観、厚さ、密着性を実施例4の場合*

		юя	0101						100			mm		
	大百	原される	222	8	50	6000	112	7 10	55	99	7 10	238	52	0201
報	00。通気2枚	密看性	©	∞	40	∞	© O	00	© O	∞	00	00	٥×	××
形成极青被膜醉価結果	8	外観	© ©	©	© 4	δ	© O	40	© O	۵۵	40	0	ΧØ	хx
東青秋里	¥В	mn やm	21 20	19 5	8 6 7	$\frac{l}{11}$	120	86	13 12	2	6	36 22	99 8	വമ
形成	00,通気 1 枚目	布着性	©	∇	∞	©	00	8	8	8	∞	00	××	××
	8	外観	© ©	©	© O	Ø	09	۵۵	8	4	40	0	ש	××
	<u> </u>	Bin.	22	1.1	808	2	0100	202	22	67 <u>i</u> 60	9	2	6,9	22
影響	į į	λ⁄ da²	99	01 01	10 10	01 01	으으	으으	99	10 5	7	82	10	55
	治療	ပ္စ	25 25	92 92	52 52	01 92	15 40	45 25	52 52	838	22 22	222	25	25 25
	Ηď		8. 1 8. 2	8. <u>1</u> 8. 0	8.1	9.0 8.2	8.1	7.9 8.4	8.3	7.7 8.0	8.0 8.0	8.0 7.9	8.0 8.0	7.0 9.5
٠		(NH4) e [No ₇ 0 ₂ 4] • 4H ₂ 0										0.005		
高 高	(mo 1/dm3)	NH4 CO2 NH2		0.3 0.3	0.3	0.3 0.3	0.3	0.3 0.15	0.2	0.6		0.3	නන ප්ර	0.3
	祖政	NH4HCO:	0.8	0.3	0°3	0, 3 0, 3	0 0 3	0.3 0.15	0. 2	0.6	င် ဝင်	0.3 0.3	0.3	0.0 33
		ON4, CO3	0.3				11							
뢽			29 30	31 32	33	35 36	37 38	39	41.	44	45 48	47	50 50 50	52
分類			実施	<u>ν</u>									井数	24
₹			明路平	<u> </u>									上校	2

【0037】表4から明らかなように、本発明方法品 (No. 29 ~48) はいずれも、外観及び密着性が良好であ った。電解液の温度が10℃と低いもの(No. 36)、又は45 ℃と高いもの(No.39) 、電解液のNH4 + 濃度が0.3mol/d m³と低いもの(No.40) は、緑青皮膜が他の実施例に比較 して薄く、又アノード電流密度が7A/dm²を下回ったも の(No. 44, 45)は被膜形成に時間を要したが、外観は水色 や青色の良好な発色を呈した。密着性も、緑青皮膜が5 50 て外観不良となった。この露出部分は、曲げ試験により

~6 µmと薄いもの(No.32,44)と49~50µmと厚いもの (No.33) で若干劣ったが、他は良好であった。尚、実施 例4の場合に比べて、緑青皮膜の基材との密着性は良好 であったが、外観は、やや黒味を帯びたものであった。 これは、電解液中のNH4 + の影響によるものである。

【0038】これに対し、比較例品のNo.49は、緑青皮 膜厚さが5μm未満の為下地の銅基材が部分的に露出し (8)

特開平8-41686

1.3

ー層拡大した。No.50 は緑青皮膜厚さが $50\,\mu$ mを超えた為、外観は優れるものの、密着性が悪く曲げ試験で剥離した。No.51 は電解液のpHが 7.0と低かった為、緑青皮膜が粒子状になって電解液中に遊離し、緑青被膜は $2\,\mu$ mの厚さにしか形成されなかった。No.52 はpH値が9.5と高かった為、銅板表面は強い黒色を呈し緑青被膜は殆ど形成されていなかった。

[0039]

14

【発明の効果】以上述べたように、本発明では、電気化学的な緑青皮膜形成方法において、電解液の劣化を、電解液へ炭酸ガスを通気溶存させて防止するので、電解液を交換することなく、緑青皮膜を継続して形成でき、生産性に優れる。更にコイルに巻いた長尺の基材を連続的に処理することもでき、生産性及びコストの大幅低減が可能となる。依って工業上顕著な効果を奏する。